

BC846; BC847; BC848
NPN通用晶体管

产品specification
取代2002年2月4日的数据

2004年2月06日

NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848

特征

- 低电流（最大100 mA）
- 低电压（最大65 V）.

应用

- 通用切换和放大.

描述

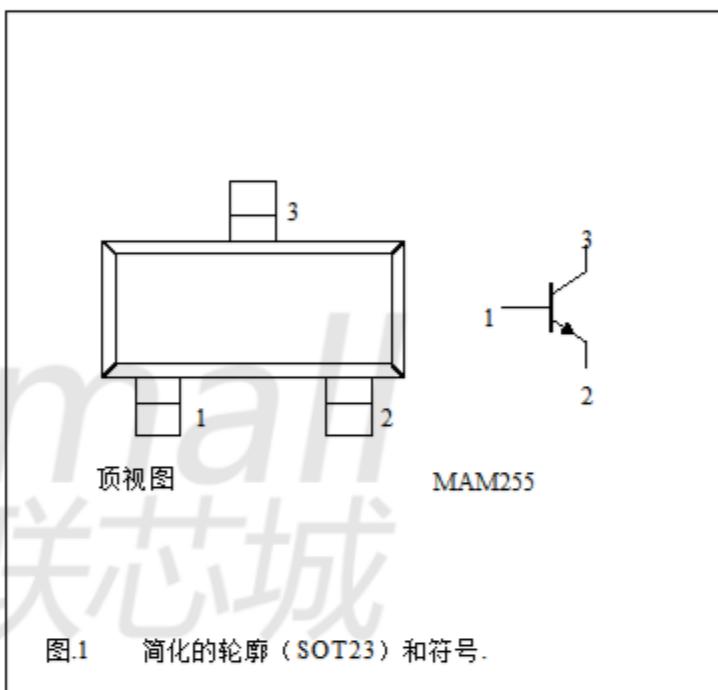
NPN晶体管采用SOT23塑料封装.
PNP补充：BC856，BC857和BC858.

打标

类型编号	标记代码 (1)
BC846	1D *
BC846A	1A *
BC846B	1B *
BC847	1H *
BC847A	1E *
BC847B	1F *
BC847C	1G *
BC848B	1K *

钉扎

销	描述
1	基础
2	发射器
3	集电极



注意

1. * = p: 在香港制造.
- * = t: 马来西亚制造.
- * = W: 中国制造.

订购信息

类型编号	包		
	名称	描述	版
BC846	-	塑料表面贴装封装; 3导联	SOT23
BC846A			
BC846B			
BC847			
BC847A			
BC847B			
BC847C			
BC848B			

NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848

限制值

根据绝对最大系统 (IEC 60134) .

符号	参数	条件	MIN.	MAX.	单元
V _{CBO}	集电极基极电压 BC846	打开发射器	-	80	V
	BC847		-	50	V
	BC848		-	三十	V
V _{CEO}	集电极 - 发射极电压 BC846	开放基地	-	65	V
	BC847		-	45	V
	BC848		-	三十	V
V _{EBO}	发射极 - 基极电压 BC846; BC847	集电极开路	-	6V	
	BC848		-	5V	
I _C	集电极电流 (DC)		-	100	嘛
I _{CM}	峰值集电极电流		-	200	嘛
I _{BM}	峰值基准电流		-	200	嘛
P _{tot}	总功耗	T _{amb} ≤25 °C; 注1	-	250	毫瓦
T _{stg}	储存温度		-65	+150	C
T _j	结温		-	150	C
T _{amb}	操作环境温度		-65	+150	C

注意

1. 安装在FR4印刷电路板上的晶体管，标准尺寸。

热特性

符号	参数	条件	值	单元
R _{th(ja)}	从结点到结点的热阻 周围	在自由的空气中; 注1	500	K / W

注意

1. 安装在FR4印刷电路板上的晶体管，标准尺寸。

NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848

特性

 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$; 除非另有规定。

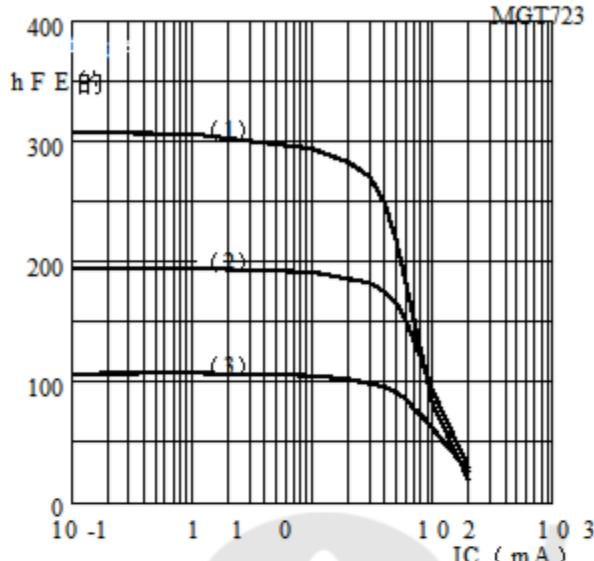
符号	参数	条件	MIN.	TYP.	MAX.	单元
我 CBO	集电极基极截止电流	V _{CB} = 30V; 我 E = 0	-		15	nA的
		V _{CB} = 30V; 我 E = 0; T _j = 150°C	-		五	μA
我是 EBO	发射极截止电流	V _{EB} = 5V; 我 C = 0	-		100	nA的
h _{FE}	直流电流增益 BC846A; BC847A BC846B; BC847B; BC848B BC847C	I _C = 10μA; V _{CE} = 5V	-	90	-	
			-	150	-	
			-	270	-	
	直流电流增益 BC846 BC847 BC846A; BC847A BC846B; BC847B; BC848B BC847C	I _C = 2mA; V _{CE} = 5V	110	-	450	
			110	-	800	
			110	180	220	
			200	290	450	
			420	520	800	
V _{CEsat}	集电极 - 发射极饱和电压	I _C = 10 mA; I _B = 0.5 mA	-	90	250	毫伏
		I _C = 100 mA; I _B = 5mA; 注1	-	200	600	毫伏
V _{BEsat}	基极 - 发射极饱和电压	I _C = 10 mA; I _B = 0.5 mA	-	700	-	毫伏
		I _C = 100 mA; I _B = 5mA; 注1	-	900	-	毫伏
V _{BE}	基极 - 发射极电压	I _C = 2mA; V _{CE} = 5V	580	660	700	毫伏
		I _C = 10 mA; V _{CE} = 5V	-		770	毫伏
C _c	集电极电容	V _{CB} = 10V; I _E = I _e = 0; f = 1MHz	-	2.5	-	pF的
f _T	过渡频率	V _{CE} = 5V; I _C = 10mA; f = 100MHz	100	-		兆赫
F	噪音数据	I _C = 200μA; V _{CE} = 5V; R _S = 2kΩ; f = 1kHz; B = 200Hz	-	2 1 0		D _b

注意

1. 脉冲测试: t_p ≤ 300μs; δ ≤ 0.02.

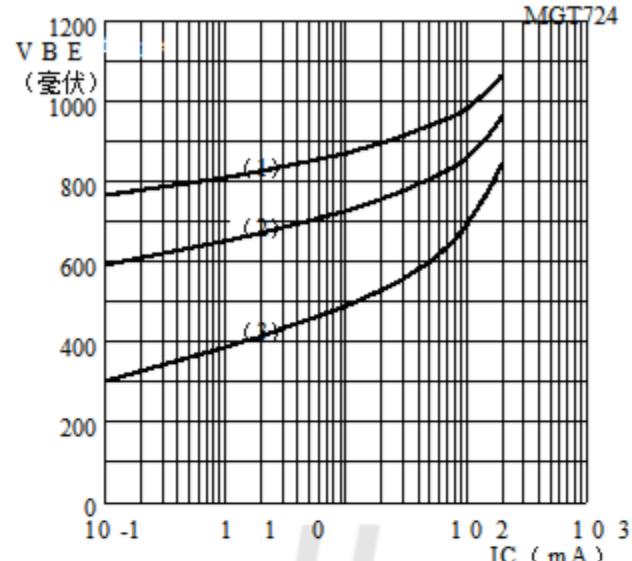
NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848



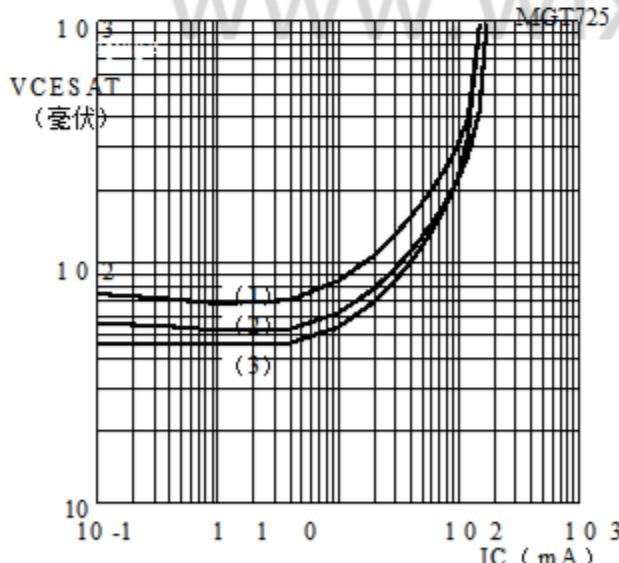
BC846A; V_{CE} = 5V.
 (1) T_{amb} = 150°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = -55°C.

图2 DC电流增益作为集电极的函数
当前;典型值.



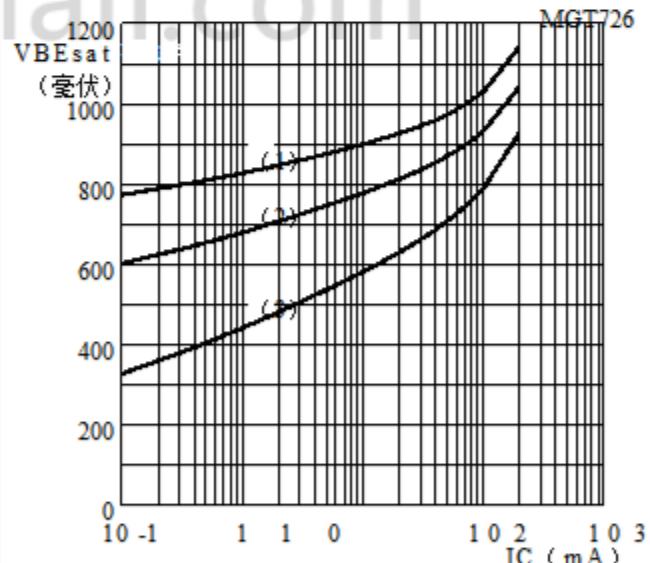
BC846A; V_{CE} = 5V.
 (1) T_{amb} = -55°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = 150°C.

图3 基极 - 发射极电压是一个函数
集电极电流;典型值.



BC846A; I_C/I_B = 20.
 (1) T_{amb} = 150°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = -55°C.

图4 集电极发射极饱和电压为
集电极电流功能;典型值.

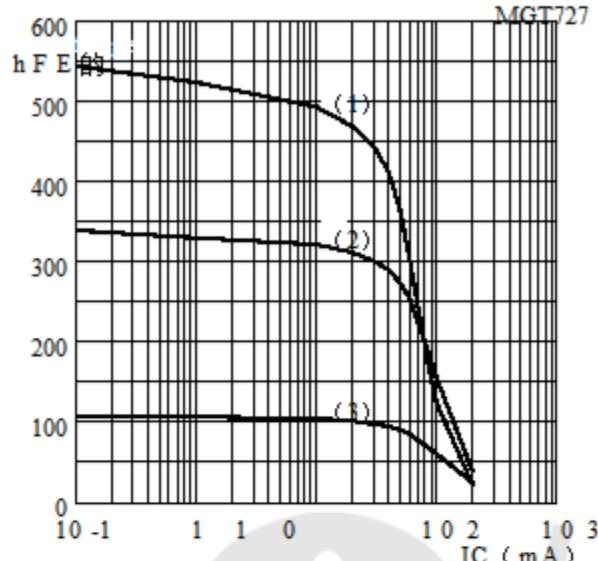


BC846A; I_C/I_B = 10.
 (1) T_{amb} = -55°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = 150°C.

图5 基极发射极饱和电压为
集电极电流功能;典型值.

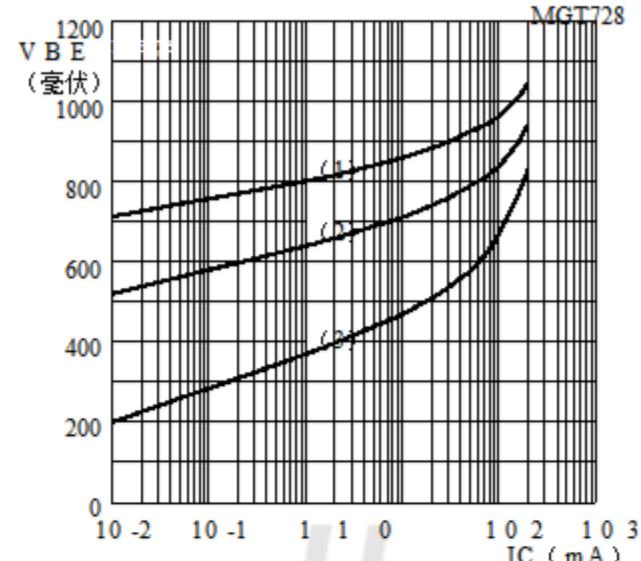
NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848



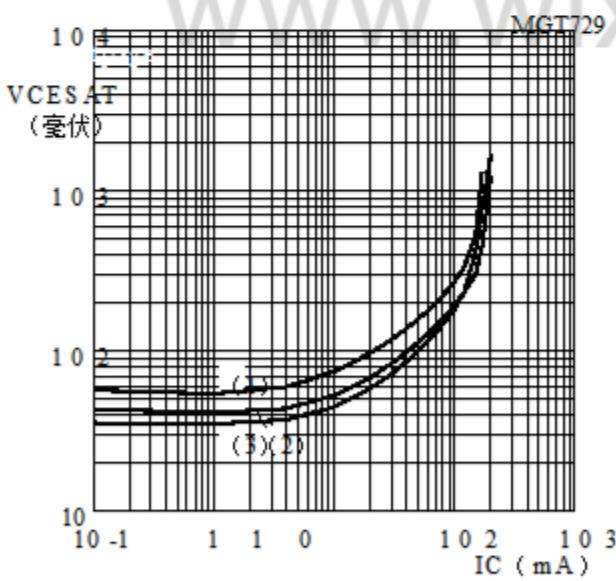
BC847B; V_{CE} = 5V.
 (1) T_{amb} = 150°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = -55°C.

图6 DC电流增益作为集电极的函数
当前;典型值.



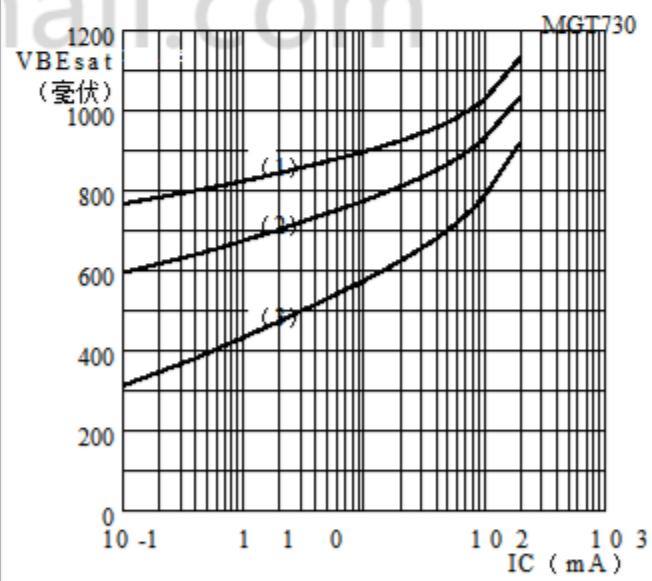
BC847B; V_{CE} = 5V.
 (1) T_{amb} = -55°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = 150°C.

图7 基极-发射极电压是一个函数
集电极电流;典型值.



BC847B; I_c/I_b = 20.
 (1) T_{amb} = 150°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = -55°C.

图8 集电极发射极饱和电压为
集电极电流功能;典型值.

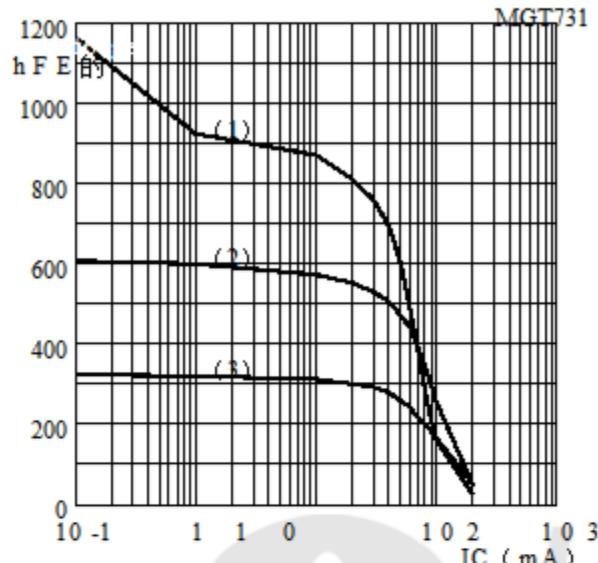


BC847B; I_c/I_b = 10.
 (1) T_{amb} = -55°C.
 (2) T_{amb} = 25°C.
 (3) T_{amb} = 150°C.

图9 基极发射极饱和电压为
集电极电流功能;典型值.

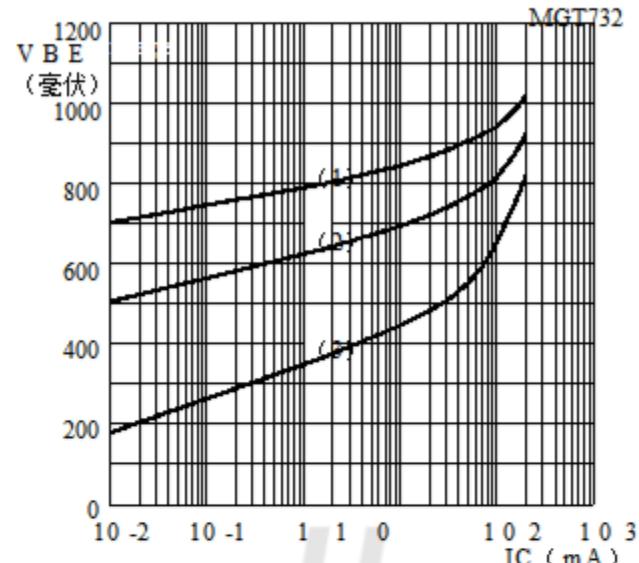
NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848



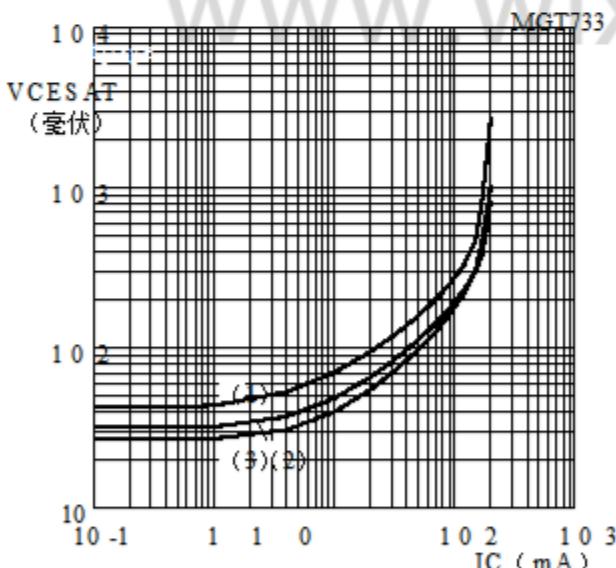
BC847C; $V_{CE} = 5V$.
(1) $T_{amb} = 150^{\circ}C$.
(2) $T_{amb} = 25^{\circ}C$.
(3) $T_{amb} = -55^{\circ}C$.

图10 直流电流增益与集电极的关系
当前;典型值.



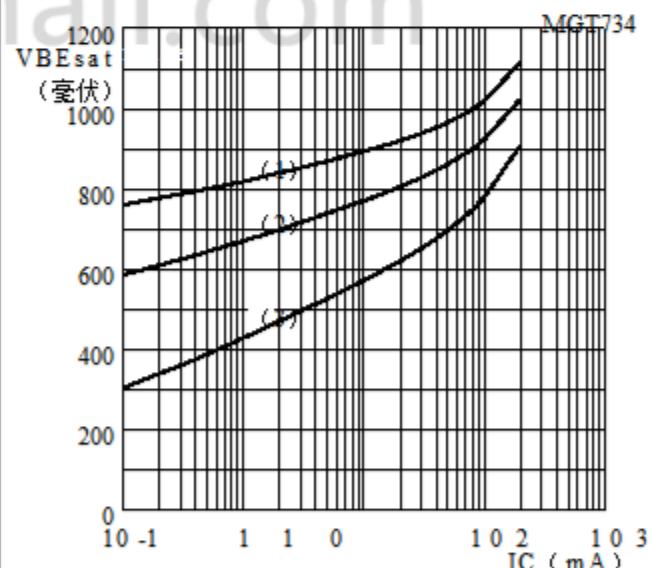
BC847C; $V_{CE} = 5V$.
(1) $T_{amb} = -55^{\circ}C$.
(2) $T_{amb} = 25^{\circ}C$.
(3) $T_{amb} = 150^{\circ}C$.

图11 基极 - 发射极电压的函数
集电极电流;典型值.



BC847C; $I_c/I_b = 20$.
(1) $T_{amb} = 150^{\circ}C$.
(2) $T_{amb} = 25^{\circ}C$.
(3) $T_{amb} = -55^{\circ}C$.

图12 集电极发射极饱和电压为
集电极电流功能;典型值.



BC847C; $I_c/I_b = 10$.
(1) $T_{amb} = -55^{\circ}C$.
(2) $T_{amb} = 25^{\circ}C$.
(3) $T_{amb} = 150^{\circ}C$.

图13 基极发射极饱和电压
集电极电流功能;典型值.

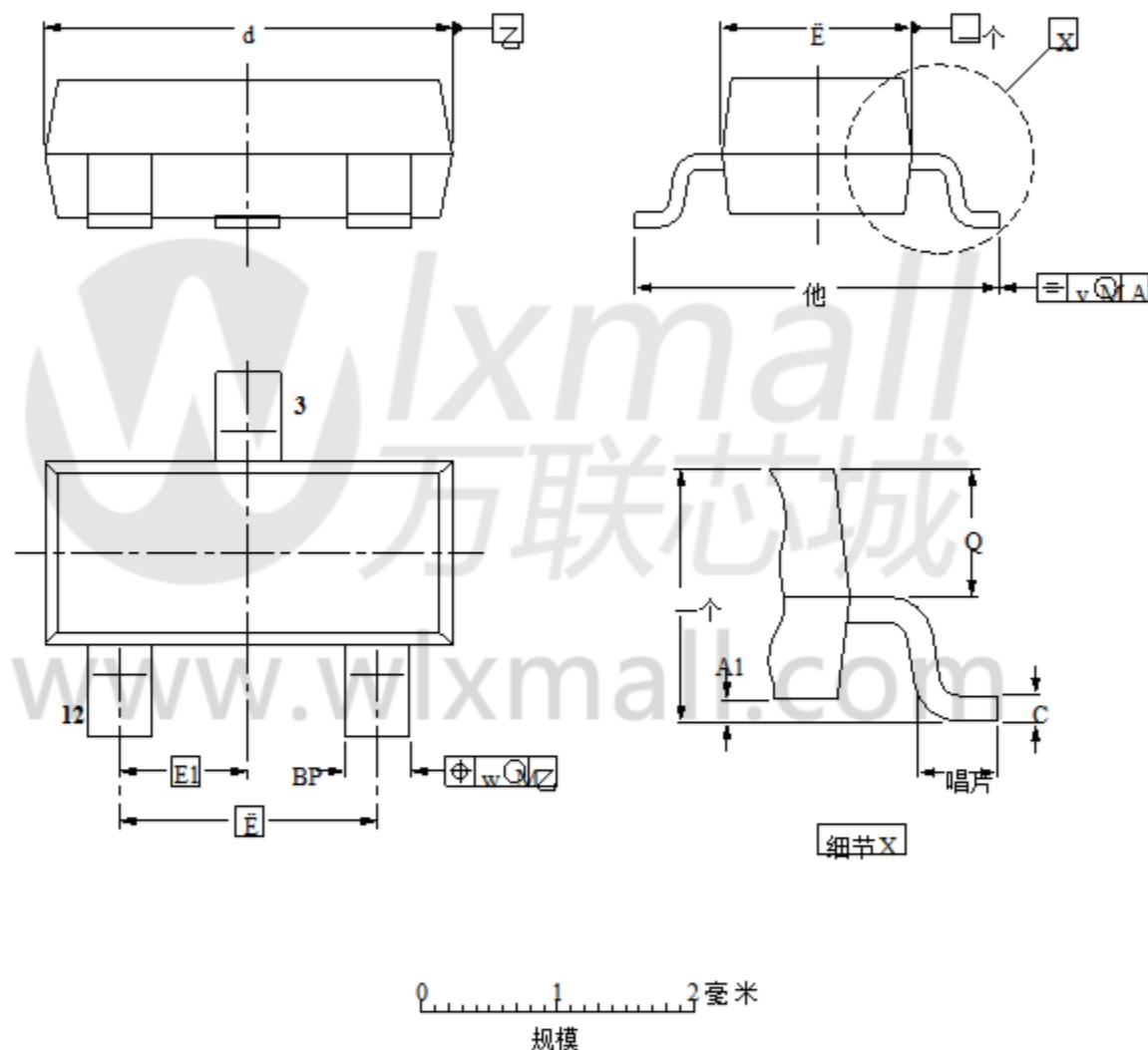
NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848

包装外形

塑料表面贴装封装; 3导联

SOT23



尺寸 (mm是原始尺寸)													
单元	一个 最大	A1	b p	光盘		E	E	e1	H E	L p	QW	v	
毫米	1.1 0.9	0.1	0.48 0.38	0.15 0.09	3.0 2.8	1.4 1.2	1.9	0.95	2.5 2.1	0.45 0.15	0.55 0.45	0.2	0.1

大纲 版	参考				欧洲 投影	发行日期
	IEC	JEDEC	EIAJ			
SOT23		TO-236AB			图示	97-02-28 99-09-13

NPN通用晶体管

BC846; BC847; BC848

数据表状态

水平	数据表状态 (1)	产品 STATUS (2)	(3) 定义
一世	客观数据	发展	本数据表包含产品客观规格的数据 发展.飞利浦半导体保留更改的权利 以任何方式进行规定,恕不另行通知.
II	初步资料定性		本数据表包含初步规范的数据. 补充数据将在稍后发布.飞利浦 半导体保留不经过修改规范的权利 注意,为了改善设计和供应尽可能 产品.
III	产品数据	生产	本数据表包含产品规格的数据.飞利浦 半导体保留随时修改的权利 改善设计,制造和供应.相关的变化将会 通过客户产品/工艺变更通知进行沟通 (CPCN).

笔记

- 1.请在启动或完成设计之前查阅最近发布的数据表.
- 2.本数据手册中描述的器件的产品状态可能已经改变
出版有关最新信息,请访问网址<http://www.semiconductors.philips.com>.
- 3.对于描述多个类型编号的数据表,最高级别的产品状态决定了数据表状态.

定义

简式规范

规范是从完整的数据表中提取的
相同的型号和标题.有关详细信息请参阅
相关数据表或数据手册.

限制值定义

根据绝对最大额定值系统
(IEC 60134).强调超过一个或多个限制
值可能会导致设备永久性损坏.
这些只是压力额定值和设备的操作
在这些或任何其他条件高于那些给出的
规范的特征部分并不是隐含的.
长时间暴露于极限值可能
影响设备可靠性.

应用信息

这里描述的任何这些产品都是为了
仅作说明之用.飞利浦半导体制造
没有代表或保证这样的应用程序将是
适合指定用途,无需进一步测试或
修改.

免责声明

生命支持应用程序

- 这些产品不是
设计用于生命支持设备,设备或
这些产品的故障可以
合理预期会导致人身伤害.飞利浦
半导体客户使用或销售这些产品
在这样的应用程序使用这样做是在自己的风险和
同意全额赔偿飞利浦半导体的任何
这种申请造成的损害.

改变的权利

- 飞利浦半导体
保留对产品进行更改的权利 -
包括电路,标准单元和/或软件 -
描述或包含在此以改进设计
和/或性能.产品在全面生产时
(状态“生产”),相关的变化将是
通过客户产品/流程变更进行沟通
通知(CPCN).飞利浦半导体假定没有
责任或使用这些任何责任
产品,不传递任何专利的许可证或所有权,
版权,或面具对这些产品的权利,和
不作任何陈述或保证这些
产品不含专利,版权或掩盖作品
除非另有规定,否则侵权.

飞利浦半导体 - 一家全球性公司

联系信息

欲了解更多信息, 请访问<http://www.semiconductors.philips.com>.
传真: +31 40 27 24825
对于销售办事处地址, 请发送电子邮件至: sales.addresses@www.semiconductors.philips.com.



©Koninklijke Philips Electronics NV 2004

SCA76

保留所有权利.未经版权所有者事先书面同意, 不得复制全部或部分内容.
本文件中的信息不构成任何报价或合同的一部分, 被认为是准确和可靠的, 可能会改变
不知不觉中.出版者不承担任何责任.其出版并不传达也不暗示任何许可
根据专利或其他工业或知识产权.

荷兰印刷

R75 / 051QPP

发布日期: 2004年2月06日

文件订单号码: 9397 750 12395

Let's make things better.

Philips
Semiconductors



PHILIPS